

SIMPATEC

Deutschsprachiges

SimpaTec Anwendertreffen 2020

AUSTELLERPAKETE



16. und 17. Juni 2020, Welcome Kongress-Hotel Bamberg

Stets up-to-date sein, neueste Forschungsergebnisse und Entwicklungen in der Kunststoffbranche verfolgen und in Software und Dienstleistungsangebote integrieren, war und ist einer der wichtigsten Handlungsgrundsätze von SimpaTec.



MOTIVATION

Die SimpaTec freut sich, ausgewählten technischen Partnern im Rahmen des Deutschsprachigen SimpaTec Anwendertreffens 2020 exklusive Ausstellermöglichkeiten anbieten zu können.

Unserer Anwendertreffen sind für uns ein wichtiges Kommunikationsmittel, um im Dialog mit unseren Anwendern neue kreative und innovative Ideen zu verwirklichen und damit ein kostenoptimales Produkt- und Prozessmanagement garantieren zu können. Zeit für interessante Diskussionen bieten wir reichlich, ob nach einem Vortrag, in den Pausen, während eines Workshops oder ganz entspannt in geselliger Runde bei der Abendveranstaltung. Themen gibt es genug und wir freuen uns auf die offenen, konstruktiven Gesprächsrunden.

Nutzen Sie diese Gelegenheit und stellen Sie Ihr Unternehmen im Rahmen unserer Veranstaltung einem hochkarätigen Fachpublikum vor.

Zur Verfügung stehen sehr repräsentative Ausstellungsflächen in direkter Nähe zum Tagungsbereich. Die kulinarische Versorgung während der Veranstaltung wird hier ebenfalls erfolgen.

Die Anzahl der Aussteller ist limitiert.



WÄHLEN SIE DAS FÜR SIE
PASSENDE AUSSTELLERPAKET:

Anmeldeschluss:
2. Juni 2020

events@simpatec.com
Fax: +49 241 565276-99

AUSSTELLERPAKETE

- Premium Aussteller** (Limitierung auf 2 Premium-Aussteller):
- _ Ausstellungsfläche ca. 3 m² inkl. 1 Tisch, 2 Stühle, Stromversorgung
 - _ Sponsorvortrag im Rahmen des Anwendertreffens (ca. 20 min)
 - _ 2 Teilnehmer an der 2-tägigen Veranstaltung, der Abendveranstaltung, technische Unterlagen sowie die Verköstigung während der beiden Tage
 - _ zusätzliches Standpersonal 189,00 € pro Person
 - _ Logo Ihres Unternehmens auf den Tagungsunterlagen, der SimpaTec Website sowie in allen Mailings
- Paketpreis: 2.500 €

- Aussteller:**
- _ Ausstellungsfläche ca. 3 m² inkl. 1 Tisch, 2 Stühle, Stromversorgung
 - _ 1 Teilnehmer an der 2-tägigen Veranstaltung, der Abendveranstaltung, technische Unterlagen sowie die Verköstigung während der beiden Tage
 - _ zusätzliches Standpersonal 189,00 € pro Person
 - _ Logo Ihres Unternehmens auf den Tagungsunterlagen, der SimpaTec Website sowie in allen Mailings
- Paketpreis: 1.500 €

Unternehmen

Ansprechpartner

Straße

PLZ Ort

Telefon/Telefax

E-Mail

DIENSTAG, 16. JUNI 2020

AGENDA*

8:30	Registrierung	
9:00	"Willkommen" Cristoph Hinse, SimpaTec GmbH	
	MOLDEX3D	TechDay DIGIMAT
9:30	"What's New MDX" Marc Kurz, SimpaTec GmbH	"Bestimmung des mech. Bauteilverhaltens durch die Mikrostruktur beim Overmolding von Laminatcoupons im Aerospace" Tobias Schäfer, SimpaTec GmbH
10:00	"Identifikation der thermischen Wechselwirkungen konkurrierender Temperierzonen bei einer hochsegmentierten Werkzeugtemperierung" Cemi Kahve, IKV Institut für Kunststoffverarbeitung Aachen	"Gestaltoptimierung von Overmolding-Strukturen" Robert Gaitzsch, Faserinstitut Bremen e.V (FIBRE)
10:30	KAFFEEPAUSE & AUSSTELLUNG	
11:00	"MuCell Spritzguss – zwischen Simulation und Abmusterung" Philipp Hammer, GK CONCEPT GmbH	"What's new - Digimat 2020.0" e-Xstream engineering
11:30	"Nutzen einer konturfolgenden Temperierung und Visualisierung mittels Moldex3D" Nadine Müller, Jörn Sengelau, Contura MTC GmbH	Workshop - Digimat RP Tobias Schäfer, SimpaTec
12:00	MITTAGESSEN & AUSSTELLUNG	
13:00	"Validieren und Optimieren Ihrer Simulationen durch Computer Tomographie - Mit VGSTUDIO MAX zur optimalen Simulation" Kai Winter, Volume Graphics GmbH	
13:30	"Hält sie oder hält sie nicht? - Bindenahtfestigkeit in der Simulation und in der Realität" Markus Hammermeister, Institut für Kunststofftechnik Darmstadt ikd	"Simulation der Herstellung sowie des Deformationsverhaltens crash-relevanter Strukturen ..." Robert Hartmann, Technische Universität Ilmenau
14:00	"Virtuelle Spritzgießtechnik mit Hilfe von Moldex3D" Armin Kech, Robert Bosch GmbH	"What's new in Digimat AM 2019.0" e-Xstream engineering
14:30	"Parameteroptimierung zur korrekten Vorhersage der Faserorientierung von LFTs" Philip Reitingner, IKT Institut für Kunststofftechnologie Stuttgart	"Überraschungen in der Additiven Fertigung" Tobias Schäfer, SimpaTec GmbH
15:00	KAFFEEPAUSE & AUSSTELLUNG	
15:30	"Vom Prozess über die Mechanik – die Entwicklung von Schaumspritzgießteilen mit Hilfe von Simulation" Cristoph Hinse, Tobias Schäfer, SimpaTec GmbH	
16:00	Ende Tag 1	
18:00	Bustransfer von den Kontingenthotels zur Abendveranstaltung	
18:30	Altstadtführung durch Bamberg	
19:30	Abendveranstaltung im Ballsaal des Welcome Kongresshotels Bamberg	

* vorläufiger Zeitplan, Änderungen vorbehalten

MITTWOCH, 17. JUNI 2020

AGENDA*

08:30	REGISTRIERUNG	
	MOLDEX3D	3D_EVOLUTION 3D_ANALYZER 4D_ADDITIVE
09:00	"Moldex3D - Next Generation & Future Developments" Dr. David Hsu, CoreTech	Geometrieoptimierung für Additive Verfahren mit 4D_Additive
09:30	Moldex3D Erfahrungsbericht Paul Klump, Werkzeugbau Siegfried Hofmann GmbH	CAD-Datenkonvertierung und IP-Schutz mit 3D_Evolution
10:00	"Thermische Evaluation generativ gefertigter Werkzeugeinsätze" Matthias Korres, Kunststoff-Institut Lüdenscheid	
10:30	KAFFEEPAUSE UND AUSSTELLUNG	
11:00	"Simulationen, WISO - WESHALB – WARUM - ..." Roland Schmidt, Schmidt GmbH	Darstellung und Analyse von CAD-Formaten mit 3D_Analyzer
11:30	"Simulierte Realität - Spritzgussmaschine, Temperieraggregat, Material, Prozess" Carlos Ribeiro Simoes, SimpaTec GmbH	
12:00	MITTAGESSEN UND AUSSTELLUNG	
13:00	Premium Aussteller Fachbeitrag	
13:30	Moldex3D Key Aspects 1	Moldex3D Key Aspects 2
15:00	KAFFEEPAUSE UND AUSSTELLUNG	
15:30	Moldex3D Key Aspects 3	Moldex3D Key Aspects 4
16:00	"Zukunftsvisionen und Ausblick" Marc Kurz, SimpaTec	
16:30	Ende des Deutschsprachigen SimpaTec Anwendertreffens	

* vorläufiger Zeitplan, Änderungen vorbehalten

Das Deutschsprachige SimpaTec Anwendertreffen 2020 findet in den modernen Tagungsräumen des Welcome Kongresshotels Bamberg statt.



LOCATION

Das Welcome Kongresshotel Bamberg wurde speziell für Kongresse und Tagungen konzipiert und erwartet Sie mit einer eindrucksvollen Architektur. Direkt angebunden an den denkmalgeschützten Ziegelbau, am Regnitzufer gelegen, gelangen Sie in wenigen Gehminuten in die historische Altstadt von Bamberg. Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe der Konzert- und Kongresshalle Bamberg:

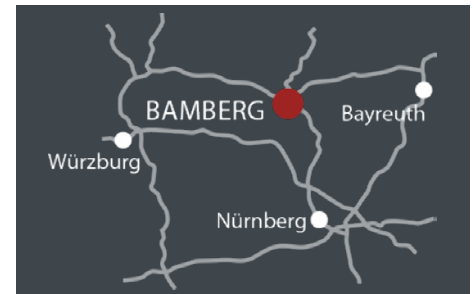
Welcome Kongresshotel Bamberg
Mußstraße 7, 96049 Bamberg
Telefon: +49 951 7000-0
www.welcome-hotels.com

Bei Fragen zur Veranstaltung wenden Sie sich sehr gern an:

Antje Bürdek
Aspenhastraße 5, 72770 Reutlingen
Telefon: +49 241 565 276-81
a.buerdek@simpatec.com



 WELCOME HOTELS



ZIMMERKONTINGENTE



UNTERKUNFT

Für die Teilnehmer unseres Deutschsprachigen SimpaTec Anwendertreffens haben wir Zimmerkontingente in nahegelegenen Hotels eingerichtet.

Bitte nehmen Sie Ihre Zimmerreservierung rechtzeitig und eigenständig unter Angabe des Passwortes 'SimpaTec' vor.

Folgende Hotels stehen Ihnen zur Auswahl:



Welcome Kongresshotel Bamberg
Mußstraße 7
96049 Bamberg

Telefon: +49 951 7000-0
Fax: +49 951 7000516
info.bak@welcome-hotels.com
www.welcome-hotels.com

EZ = 104,00 €



ibis styles Bamberg
Lange Straße 29
96047 Bamberg

bevorzugt per Email:
sandra.falkner@ibisstyles-bamberg.com
astrid.boehmer@ibisstyles-bamberg.com
www.accorhotels.com

EZ = 89,00 €



Best Western Hotel Bamberg
Luitpoldstraße 7
96052 Bamberg

Telefon +49 951-510900
Fax: +49 951 51090590
info@hotel-bamberg.bestwestern.de
www.bestwestern.de

EZ = 90,00 €